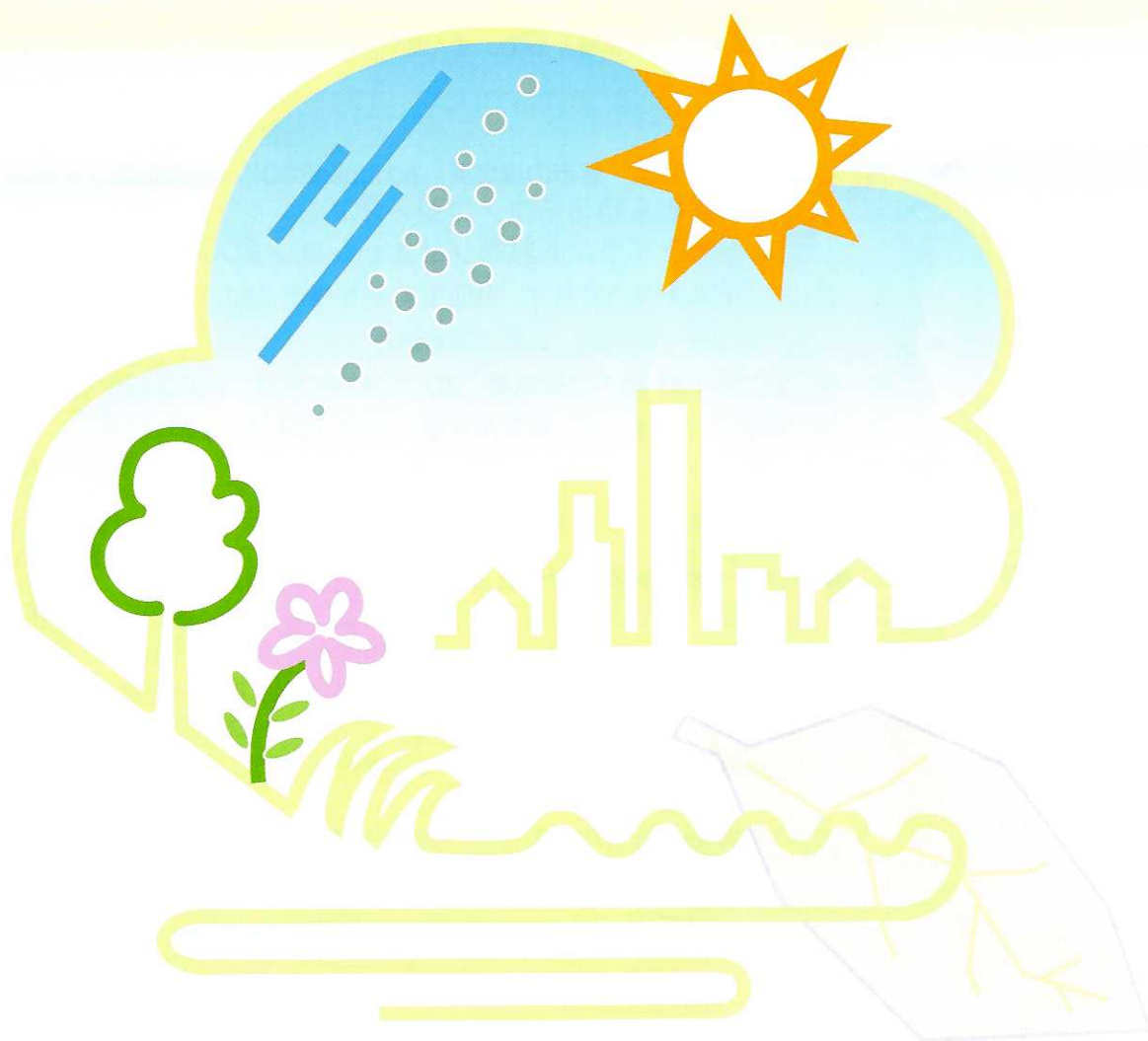


環境緑化 & 植物テクノロジー 2008

ヒートアイランド対策 ソリューション 2008

出展のご案内



会期:2008年10月1日(水)~3日(金)

会場:東京ビッグサイト 東2ホール

主催:エコビルド実行委員会、財団法人 建築環境・省エネルギー機構、
デルファイ研究所、日刊工業新聞社

併催:2008土壌・地下水環境展、2008洗浄総合展、2008産学官技術交流フェア

すまい・建築・都市の環境展「ecobuild」と 「土壌・地下水環境展」が新たに同時開催、建設分野に関連する 環境製品、環境ソリューションが一堂に集まります。

環境緑化と植物を活用した環境改善、ヒートアイランド対策の分野は、地球温暖化が及ぼす自然生態系変化への対応や人工排熱などから発生する熱大気汚染への対策として大きな注目を集めております。

一方、良好景観を“国民共通の財産”と位置づけた「景観緑三法」の施行や政府が作成した「ヒートアイランド対策大綱」など、行政や自治体では都市環境の改善や資源の有効利用を図る取り組みが急務として進められております。

「環境緑化&植物テクノロジー2008」・「ヒートアイランド対策ソリューション2008」では、景観問題、付加価値のある空間づくりのほか、都市における地球温暖化対策、土壌改良など地球環境を改善する製品・技術を一堂に展示いたします。来場者には、環境政策・戦略を推進する官公庁、地方自治体、建設土木を中心とする企業関係者に広く案内を行い、最先端の情報発信と検証の場となることを目指してまいります。

つきましては、貴社の優れた環境技術に関するPRの場として、また販売促進・市場開拓の場として本コーナーをご活用いただきたく、ここにご案内を申し上げます。

開催要領

- 名称** すまい・建築・都市の環境展 ecobuild2008 特別企画コーナー
「環境緑化&植物テクノロジー2008」
「ヒートアイランド対策ソリューション2008」
- 主催** エコビルド実行委員会、財団法人 建築環境・省エネルギー機構、
テルファイ研究所、日刊工業新聞社
- 併催** 2008土壌・地下水環境展、2008 洗浄総合展、2008 産学官技術交流フェア
- 会場** 東京ビッグサイト 東2ホール「ecobuild」内

新・ecobuildの特徴

建設・土木関係者が集う「2008土壌・地下水環境展」など3展と同時開催します。

土壌や地下水に関する製品・技術を展示する「土壌・地下水環境展」には、多くの建設関係企業が出展するほか、来場者30,539人のうち、約1万人(前回来場データより)の建設・土木関係者が来場しています。そのため、土壌を浄化した後の対応として、多くの業界関係者に御社の「環境技術・製品」をPRできる絶好の機会となります。

そのほか、工場経営者・関係者、機械・化学メーカーの関係者が多く来場する「2008洗浄総合展」(前回来場者40,075人)、行政、大学、研究機関の関係者が多く来場する「2008産学官技術交流フェア」(前回来場者9,296人)と同時開催します。

会場イメージ：東京ビッグサイト東1～3ホール



■ 主な出展対象 ■

〈環境緑化&植物テクノロジー2008〉

● 緑化技術・製品

屋上緑化、壁面緑化、河川緑化、のり面緑化、校庭緑化、
駐車場緑化、砂漠緑化などの技術、人工地盤 ほか

● 緑地管理資材

肥料、薬品、土壌改良材、特殊培養土、植物活性剤、
生分解性材料資材 ほか

● 緑化・環境改善植物

緑化樹木、花卉、種苗、植え木、プランター、ポット、
園芸用品 ほか

● 景観資材

景観素材（舗石、外壁仕上げ材）、景観部材（レンガ、
タイル）、景観構成品 ほか

● 環境・緑地設計

空間設計・施工、デザイン、コンサルタント ほか

〈ヒートアイランド対策ソリューション2008〉

● 水環境システム、雨水利用、ビオトープ、灌漑システム

ポンプ、浮島、ビオトープ資材システム、水質浄化・汚
水処理システム、貯留浸透技術、雨水タンク ほか

● 舗装材、建材

保水性工法、舗装材（ゴム系、樹脂系、土系）、植栽ブ
ロック、複層ガラス、遮蔽フィルム ほか

● 遮熱・高反射率塗料

太陽熱高反射塗料、遮熱塗料、断熱塗料 ほか

● 散水・微細霧

微細霧噴霧装置、散水装置 ほか

● 対策支援技術

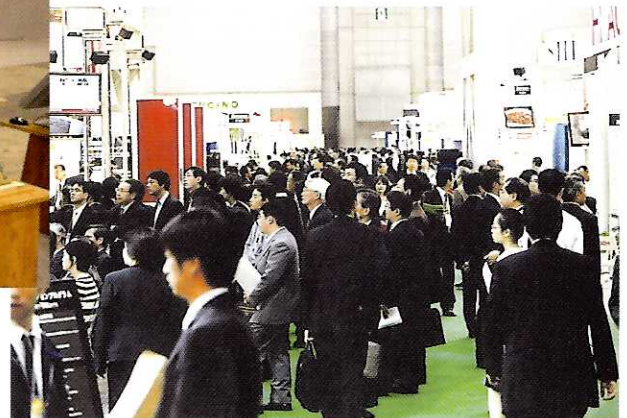
自然資源利活用（地中熱、河川熱、地下水、湧水等）、
建築物対策（被覆対策、空調機器等） ほか

● 計測器

上記分野各種計測器、計測システム ほか



エコビルド 前回風景



土壌・地下水環境展 前回風景

■ 出展申込要項 ■

■ 小間の大きさと料金（1小間・消費税込）

1小間：約9m²（間口2.97m×奥行2.97m×高さ2.7m）

1小間：336,000円

【申込期限】

2008年6月30日（月）

※ただし、予定小間に達した場合、期限前でも申込を締め切らせて
いただきます。

【申込書送付先】

「エコビルド2008」事務局

日刊工業新聞社 業務局イベント事業部

〒103-8548 東京都中央区日本橋小網町14-1

TEL：03-5644-7221 FAX：03-5641-8321

【出展料の支払い】

申込書の内容を確認後、日刊工業新聞社より請求書を発行
いたしますので、本展開催日の1ヶ月前の（8月末日）ま
でに必ずお支払いください。

【出展契約の変更、取消し】

すでに申込された小間に対する変更、または取消しはすべ
て文書にてその理由を明記し、事務局の承認を得てくだ
さい。出展を取り消された場合、下記のキャンセル料を申し
受けます。

2008年7月1日～9月1日まで 出展料の50%

2008年9月2日以降 出展料の全額

■ 出展要領 ■

横列小間

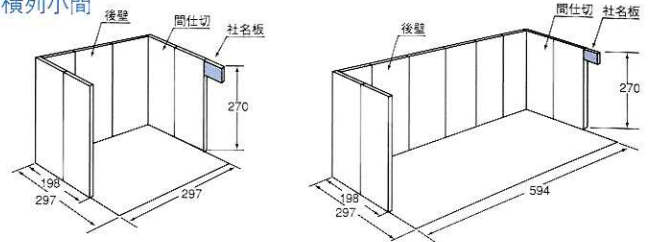
- ・ 1小間の寸法は、間口2.97m×奥行2.97mとします。
- ・ 後壁、間仕切り、突き出し社名板（横45cm×縦30cm）を設けます。
- ・ 後壁、間仕切りはシステムパネル（白色仕上げ）で設置します。また、間仕切りは1.98mとします。
- ・ カド小間の場合は、通路側の側壁は設置しません。

背抜き小間、島小間

- ・ 小間の面積および間口寸法・奥行寸法は、イラストの小間様式をご参考下さい。
- ・ 間仕切り、突き出し社名板（横45cm×縦30cm）を設けます。
- ・ 間仕切りはシステムパネル（白色仕上げ）で設置します。
- ・ 社名板は事務局により各小間の装飾完成後、見やすい位置に取り付けます。
- ・ 島小間の位置・寸法表示は、床上に見やすい目印をつけます。

各種小間形態

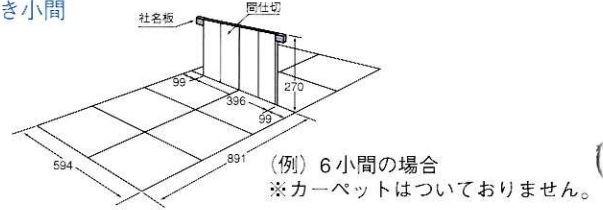
横列小間



（例）1小間の場合
W 2.97m × D 2.97m × 2.7m

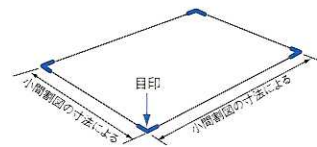
（例）2小間の場合
W 5.04m × D 2.97m × 2.7m

背抜き小間



（例）6小間の場合
※カーペットはついておりません。

島小間



■ 「ecobuild」と「土壌・地下水環境展」の前回来場者データ

◆来場者分類「ecobuild 2007」より



◆来場者分類「2006土壌・地下水環境展」より

